文章编号: 1004-0609(2014)08-2013-07

不同 Al 含量 Mo(Si1-x,Alx)2 材料的高温氧化行为

颜建辉^{1,2},徐健建²,刘龙飞^{1,2},毛征宇²,王跃明^{1,2},许 宁³

(1. 湖南科技大学 高温耐磨材料及制备技术湖南省国防科技重点实验室,湘潭 411201;
2. 湖南科技大学 机电工程学院,湘潭 411201;
3. 盐城工学院 江苏省新型环保重点实验室,盐城 224051)

摘 要:以MoSi₂、Mo和Al粉末为原料,采用真空热压烧结制备不同Al含量的Mo(Si_{1-x},Al_x)₂材料,考察Al含量对MoSi₂材料微观结构和高温氧化行为的影响。结果表明,当*x*=0和0.05时,Mo(Si_{1-x},Al_x)₂材料主要由呈C11b结构的MoSi₂组成;当*x*=0.1时,该材料主要由呈C40结构的Mo(Si_{0.9},Al_{0.1})₂和MoSi₂组成;当*x*=0.2~0.4时,该材料由呈C40结构的Mo(Si_{1-x},Al_x)₂相组成。随着Al含量的增加,Mo(Si,Al)₂晶格膨胀增大。1200℃氧化时,不同Al含量Mo(Si_{1-x},Al_x)₂材料的氧化动力学均呈抛物线规律;Mo(Si,Al)₂中Al含量越高,氧化增量越大,抗氧化能力越低。当*x*=0和0.05时,材料表面氧化生成了连续致密的SiO₂氧化膜;当*x*=0.1时,氧化层由SiO₂·Al₂O₃混合氧化膜组成;当*x*=0.2~0.4时,材料表面氧化生成连续的Al₂O₃氧化膜。由于Si和Al的扩散,氧化膜与Mo(Si_{1-x},Al_x)₂界面处形成了Mo₅(Si,Al)₃过渡区。

关键词: MoSi₂; Al 合金化; 氧化膜; 氧化行为

中图分类号: TB35

文献标志码:A

High temperature oxidation behaviors of $Mo(Si_{1-x},Al_x)_2$ with different Al contents

YAN Jian-hui^{1, 2}, XU Jian-jian², LIU Long-fei^{1, 2}, MAO Zheng-yu², WANG Yue-ming^{1, 2}, XU Ning³

(1. Hunan Provincial Key Defense Laboratory of High Temperature Wear-resisting Materials and Preparation Technology, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China;

2. College of Mechanic and Electrical Engineering, Hunan University of Science and Technology,

Xiangtan 411201, China;

3. Key Laboratory for Advanced Technology in Environmental Protection of Jiangsu Province, Yancheng Institute of Technology, Yancheng 224051, China)

Abstract: Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ material was fabricated by hot press sintering using MoSi₂, Mo and Al powders as raw materials. The effects of alloying element Al on the microstructure and high temperature oxidation behaviors of MoSi₂ were investigated. The results show that the Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ material mainly contains MoSi₂ with C11b tetragonal structure at *x* of 0 and 0.05. At *x* of 0.1, the mixture phases of hexagonal C40 Mo(Si,Al)₂ and MoSi₂ are detected. Only hexagonal C40 Mo(Si,Al)₂ phase is found when the Al content *x* changes from 0.2 to 0.4. The lattice of each structure generally expands with increasing the substitution ratio of Al. The oxidation kinetics of all materials at 1200 °C follows a parabolic rate law. The higher the Al content in Mo(Si,Al)₂ is, the more the mass gain of Mo(Si,Al)₂ is, and the lower the oxidation resistance is. A dense and continuous SiO₂ scale forms on the surface of both MoSi₂ and Mo(Si_{0.95},Al_{0.05})₂. The oxide scale comprises of SiO₂ and Al₂O₃ in Mo(Si_{0.9},Al_{0.1})₂ material, and the Al₂O₃ oxide scale forms on the surface of Mo(Si_{0.8},Al_{0.2})₂, Mo(Si_{0.7},Al_{0.3})₂ and Mo(Si_{0.6},Al_{0.4})₂ materials. The Mo₅(Si,Al)₃ transition layer is found between the boundary of oxide scale and the Mo(Si,Al)₂ substrate because of the diffusion of Si and Al elements.

Key words: MoSi₂; Al alloying; oxide scale; oxidation behavior

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51241010);湖南省自然科学基金委员会与湘潭市政府自然科学联合基金资助项目(12JJ9011);江苏省新型 环保重点实验室开放课题基金资助项目(AE200108);国家"十二五"科技支撑计划课题(2013BAC13B01)

收稿日期: 2013-07-14; 修订日期: 2014-02-11

通信作者: 颜建辉, 副教授, 博士; 电话: 0731-58290847; E-mail: yanjianhui88@163.com

金属间化合物二硅化钼(MoSi₂)具有高熔点、低密 度、良好的导电导热性以及优良的高温抗氧化性能, 在 1600 ℃高温环境下作为发热体材料已经得到广泛 的应用^[1-2]。但是,MoSi₂在 500 ℃附近抗氧化能力差、 1000 ℃以下韧性低和 1300 ℃以上抗蠕变不足等缺陷 限制了其在高温结构材料领域的实际应用^[3-4]。在 500 ℃左右,MoSi₂氧化生成挥发性的 MoO₃使 SiO₂氧化 膜出现疏松多孔特点,导致 MoSi₂出现"粉化"现象, 从而加速了 MoSi₂氧化的进程。在高温低氧分压环境 下时,MoSi₂氧化生成了挥发性 SiO 氧化膜,也会加 快其氧化速度^[5]。

合金化是改善 MoSi2 材料力学性能和抗氧化性能 的方法之一。合金化元素 Al 替代了 MoSi2中的部分 Si, 形成了 Mo(Si,Al), 材料。第一性原理计算表明掺 杂 Al 等可以改善材料的韧性^[6]。有研究表明,加入一 定量的Al可以消除MoSi2晶界上的SiO2并增强MoSi2 金属键的结合,这对提高 MoSi,的室温断裂韧性、高 温屈服强度和蠕变性能具有积极的作用^[7-9]。国内外研 究者对Al强韧化后的MoSi,材料的氧化行为进行了系 列研究,结果表明,Al可以减轻或消除"pesting"现 象,这归因于 MoSi₂ 材料表面形成了较连续的 Al₂O₃·SiO₂ 保护膜^[10-12]。 MARUYAMA 等^[13] 和 INGEMARSSON 等^[14]研究了不同 AI 含量 Mo(Si,A1)2材料的高温氧化行为,认为 Mo(Si,A1)2的 氧化速率高于 MoSi₂的。然而,国内外对合金化元素 Al含量与Mo(Si,A1)2高温抗氧化能力以及氧化膜特性 之间的关系还缺乏系统研究。

本文作者以 MoSi₂、Mo 和 Al 为原料,采用真空 热压烧结一步法制备不同 Al 含量的 Mo(Si,Al)₂复合材 料,研究该系列材料在 1200 ℃的高温氧化特性,探讨 不同 Al 含量 Mo(Si,A1)₂材料的抗氧化能力与氧化膜 特性之间的关系,为 Mo(Si,Al)₂作为高温结构和抗氧 化涂层材料的应用提供数据和理论依据。

1 实验

以 MoSi₂ 粉末(纯度 99.5%, 粒径 1~3 µm)、Mo 粉末(纯度 99.3%, 粒径 2~4 µm)、Al 粉末(纯度 99.5%, 粒径 38~74 µm)为原料,将上述粉末按 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ (*x*=0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4)比例配料,在氩气保护的球 磨罐中均匀混料 24 h;再将混合均匀的粉末在石墨模 具中真空热压烧结(真空度 1.0×10⁻² Pa,压力 25 MPa,热压温度 1450 ℃,保压时间 45 min),制备出 不同 Al 含量的 Mo(Si,Al),材料,其化学反应方程式如 下:

 $(1-x)MoSi_2 + xMo + 2xAl \longrightarrow Mo(Si_{1-x}, Al_x)_2$ (1)

从烧结坯料上切割得到尺寸为 10 mm×10 mm×5 mm的试样,表面经 600 号水砂纸抛光、超声 波清洗、烘干备用。将氧化性能测试样品装入高纯氧 化铝坩埚,直接放入己升温至 1200 ℃的箱式电炉中进 行循环氧化实验。试样在 1200 ℃保温 10 h 后,取出 在空气中自然冷却后采用分析天平(感应量 1×10⁻⁴ g) 称其质量,然后再放入炉中继续氧化。如此循环 12 次,在 1200 ℃氧化的累计时间为 120 h。用单位时间、 单位面积的质量变化来评价材料的抗氧化性能。

利用德国 D8-Advance 型全自动 X 射线衍射仪分 析热压烧结材料的物相及其点阵参数,检测氧化后试 样表面的物相组成;采用带能谱(EDS)的 JSM-5100LV 电子扫描电镜观察试样的表面和截面形貌。

2 结果与讨论

2.1 不同 Al 含量 Mo(Si1-x,Alx)2 的物相和微观组织

图 1 所示为热压烧结制备的不同 A1 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂材料的 XRD 谱。从图 1 可知,当 Al 含量(x)为 0.05 时,材料主要是由呈 C11b 结构的 MoSi₂ 和极少量的 Mo₅Si₃组成,由于原材料 MoSi₂ 晶界中难 免存在少量 SiO₂,Al 与 SiO₂ 发生反应生成 A1₂O₃ (A1₂O₃量少,采用 X 射线衍射仪检测不到),故该 Al 含量很难在 MoSi₂ 中生成 Mo(Si,Al)₂,而过剩的 Mo 可与 MoSi₂反应生成 Mo₅Si₃。当 Al 含量(x)为 0.1 时,一部分 Al 与晶界处 SiO₂发生反应生成 A1₂O₃,剩余 部分 Al 替代 Si 生成 Mo(Si,Al)₂,过剩的 Mo 可与



图 1 不同 Al 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂的 XRD 谱

Fig. 1 XRD patterns of $Mo(Si_{1-x},Al_x)_2$ with different Al contents

Mo(Si,Al)₂ 反应生成 Mo₅(Si,Al)₃,故该成分的材料由 呈 C40 结构的 Mo(Si,Al)₂、MoSi₂和极少量的 Mo₅(Si,Al)₃组成。Al 含量(x)为 0.2~0.4 时,MoSi₂全 部生成了呈 C40 结构的 Mo(Si,Al)₂相,还伴随极少量 的 Mo₅(Si,Al)₃相。可见,以MoSi₂、Mo 和 Al 为原料, 通过热压烧结可以获得 Mo(Si,Al)₂材料。另外,从图 1 还可知,Al 含量(x)从 0.2 增加到 0.4 时,Mo(Si,Al)₂ 的衍射峰向低角度方向产生了少量偏移。

表 1 所列为不同 Al 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)2 材料中各种相点阵常数的变化情况。由表 1 可见,随着 Al 含量的增加,C11b 结构的点阵参数变化较小;而 C40 结构的点阵参数 *a* 明显增加,*c* 变化不明显。这是由于 Al 原子的半径(1.82 Å)大于 Si 原子半径(1.46 Å),Al 替代部分 Si 后,材料的晶格发生畸变,使 Mo(Si,Al)2 晶格体积发生膨胀。

表 1 不同 Al 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂材料的晶格常数变化 **Table 1** Lattice variation of Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ materials with different Al contents

$Mo(Si_{1-x},Al_x)_2$	Phase structure	Lattice constant		Molar volume/
		a/Å	c/Å	$(10^{-6} \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1})$
x=0	C11b	3.206	7.862	24.12
<i>x</i> =0.05	C11b	3.212	7.869	24.28
<i>x</i> =0.1	C11b	3.206	7.892	24.35
<i>x</i> =0.2	C40	4.665	6.550	24.68
<i>x</i> =0.3	C40	4.691	6.555	24.98
<i>x</i> =0.4	C40	4.716	6.571	25.31

图 2(a)和(b)所示分别为 MoSi₂ 和 Mo(Si_{0.7},Al_{0.3})₂ 热压烧结产物的 SEM 像。由图 2(a)可知, 灰色 MoSi₂ 基体中含有少量浅白色 Mo₅Si₃ 相和极少量黑色 SiO₂ 相。图 2(b)中灰色相的 Mo、Si、Al 的摩尔比为 33:46: 21, 浅白色相中 Mo、Si、Al 的摩尔比为 58:28:14。结 合图 1 中 X 射线衍射结果可判断灰色相为 Mo(Si,Al)₂, 浅白色相为 Mo₅(Si,Al)₃。另外, 在 Mo(Si_{0.7},Al_{0.3})₂ 材 料中还存在极少量 Al₂O₃ 相和一些小孔洞。

2.2 不同 Al 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ 的氧化动力学

在 1200 ℃高温循环氧化试验过程中,6 种材料表 面的氧化层始终保持完整,未出现脱落现象。图 3(a) 所示为不同 Al 含量 Mo(Si,Al)₂ 在 1200 ℃的氧化动力 学曲线。MoSi₂氧化 120 h 后质量增加为 0.24 mg/cm², 平均氧化速率为 2×10⁻³ mg/(cm²·h),属于完全抗氧化 级别。Al 含量(x)为 0.05 时,Mo(Si_{0.95}, Al_{0.05})₂氧化增



图 2 热压烧结后 MoSi₂和 Mo(Si_{0.7},Al_{0.3})₂的 SEM 像 Fig. 2 SEM images of MoSi₂ and Mo(Si_{0.7},Al_{0.3})₂ after hot press sintering: (a) MoSi₂; (b) Mo(Si_{0.7},Al_{0.3})₂

量为 0.69 mg/cm², 平均氧化速率为 5.75×10⁻³ mg/(cm²·h); Al 含量(x)为 0.4 时, Mo(Si_{0.6},Al_{0.4})2氧化 增量为 3.69 mg/cm², 平均氧化速率为 3.08×10⁻² mg/(cm²·h), 约为 MoSi₂ 的 14 倍,属于抗氧化级别。可见,随着 Al 含量的增加, Mo(Si,Al)2氧化增量逐渐 增大,抗氧化能力逐渐下降。

图 3(b)所示为不同 Al 含量的 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ 材料 在 1200 ℃氧化时质量增量的平方与时间的关系曲线。 可以看出,在氧化前 60 h 内,氧化增量的平方与时间 大致呈线性关系,表明此阶段氧化增量遵守抛物线规 律,即:

$$\left(\frac{\Delta m}{S}\right)^2 = k_{\rm p}t\tag{2}$$

式中: Δm 为质量变化; S 为面积; t 为氧化时间; k_p 为抛物线速率常数。在氧化 60 h 时间内, Al 含量(x) 分别为 0、0.05、0.1、0.2、0.3 和 0.4 时, 相应的 Mo(Si,Al)₂ 材料 的氧化 抛物线速率常数分别为 4.33×10⁻⁴、5.67×10⁻³、1.68×10⁻²、2.07×10⁻²、5.3×10⁻²和 2.18×10⁻¹ mg²·cm⁻⁴·h⁻¹。随着 Al 含量的 增加, 材料的氧化速率常数逐渐增加, Mo(Si_{0.6},Al_{0.4)₂ 材料的氧化速率常数比 MoSi₂的约高 3 个数量级。当}

氧化时间超过 60 h 后,随着氧化时间的延长,材料氧 化增量的平方与时间的比值基本保持水平,这表明材 料氧化初期产生的氧化膜能够很好地阻碍材料进一步 氧化的发生。



图 3 不同 Al 含量 Mo(Si,Al)₂在 1200 ℃的氧化增量曲线 Fig. 3 Mass increment curves of Mo(Si,Al)₂ with different Al contents oxidized at 1200 ℃: (a) Mass increment versus oxidation time; (b) Square of mass increment versus oxidation time

2.3 不同 Al 含量 Mo(Si1-x,Alx)2 的氧化产物

图 4 所示为不同 Al 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ 在 1200 ℃ 氧化 120 h 后的 XRD 谱。Al 含量(x)为 0 和 0.05 时, 材料氧化膜主要由 SiO₂组成; Al 含量(x)为 0.1 时,氧 化层由玻璃态 SiO₂-Al₂O₃ 组成的混合氧化膜,在 2*θ* 为 20°~25°附近衍射峰出现了宽化现象(非晶态物质); Al 含量(x)为 0.2~0.4 时,氧化层由单一的 Al₂O₃组成。 由于氧化膜的厚度较薄,氧化层下面的 Mo₅Si₃ 和 MoSi₂物质均能够被 X 射线检测到。

在 1200 ℃时, Al₂O₃ 的形成能比 SiO₂ 的低, Al₂O₃ 优先于 SiO₂ 生成^[15]。一种元素能在气固界面处发生氧 化反应, 界面处实际的氧分压力大小必须超过其临界 分压力值。一般来说, Al/Al₂O₃ 界面的平衡压力值比 Si/SiO₂ 界面要高几个数量级^[16]。如果 Al 元素在气固



图 4 不同 Al 含量 Mo(Si,Al)2 的氧化表面 XRD 谱

Fig. 4 XRD patterns of oxidation surface of Mo(Si,Al)₂ with different Al contents

界面处达到一定浓度, Al 元素一般要优先 Si 发生氧 化。根据 Wagner 理论, Al 在 MoSi2中的固溶度超过 一个临界值后, Mo(Si,Al)2 高温氧化才能形成连续 Al₂O₃保护膜。当在 MoSi₂ 中加入 Al 含量(x)为 0.05 时, 由于 Al 含量较少,大部分 Al 在热压制备过程中生成 了 Al₂O₃,极少部分 Al 在 MoSi₂ 中形成了固溶体,由 于 Al 含量在气固界面的浓度较低,在氧化过程中难以 满足形成 Al₂O₃ 的条件, Si 元素优先氧化形成了 SiO₂ 氧化膜。当在 MoSi2 中加入 Al 含量(x)为 0.1 时, Al 在 MoSi₂ 中形成固溶体数量较 Al 含量(x)为 0.05 时的 多,由于形成Al₂O₃比SiO₂具有较低的自由能和较低 的临界分压力值, 故 Al 优先 Si 发生氧化; 随着氧化 的进行,Al含量逐渐减少,生成Al₂O₃的驱动力逐渐 减弱,而Si的活化能增加,Si逐渐开始氧化形成SiO₂, 这就是 Mo(Si_{0.90}, Al_{0.10})2 材料氧化产物中出现了 Al₂O₃ 和 SiO, 混合氧化膜的主要原因。当在 MoSi, 中加入 Al 含量(x)为 0.2~0.4 时, Al 在 MoSi2 中形成固溶体含 量较高,氧化就形成单一Al₂O₃氧化膜。

2.4 不同 AI 含量 Mo(Si1-x,AIx)2 氧化后的微观组织

Mo(Si,Al)₂材料在高温氧化过程中,Al含量对氧化层的微观结构影响较大,从而影响材料的抗氧化性能。图5所示为不同Al含量的Mo(Si_{1-x},Al_x)₂在1200℃氧化120h时表面氧化膜的微观形貌。当Al含量(x)为0,0.05和0.1时,氧化层表面均由一层致密、光滑的氧化膜组成,氧化膜在加热和冷却过程中没有出现裂纹。当Al含量(x)为0.2和0.3时,材料的氧化产物主要由颗粒状和少量晶须状的Al₂O₃组成。当Al含量(x)高达0.4时,氧化层表面主要是由晶须状和少量颗

粒状 Al₂O₃组成。

图 6 所示为不同 Al 含量 Mo(Si,Al)₂ 在 1200 ℃ 氧化 120 h 时氧化层的断口形貌。可见,当 Al 含量 (x)为 0,0.05 和 0.1 时,氧化膜的厚度分别为 2~3 µm、 8~10 µm 和 15~20 µm。由图 4 可知,MoSi₂、 Mo(Si_{0.95},Al_{0.05})₂ 和 Mo(Si_{0.9},Al_{0.1})₂表面生成了致密的 SiO₂ 和 SiO₂-Al₂O₃氧化膜。由于高温下 SiO₂ 和 SiO₂-Al₂O₃流动性较好,质点的迁移能力较强,玻璃 态的氧化膜能够弥补和填充涂层中的裂纹,形成了连 续而致密的保护膜,能够阻止空气中氧原子侵入基体 材料。当 Al 含量(x)为 0.2 时,Mo(Si_{0.80},Al_{0.20})₂材料表 面氧化生成了厚度约为 6.0 μm 的 Al₂O₃ 氧化膜, Al₂O₃ 在 1200 ℃高温下较稳定, 能有效地阻止氧进一步进入 基体中。当 Al 含量(x)为 0.3 和 0.4 时, Mo(Si_{0.70}, Al_{0.30})₂ 和 Mo(Si_{0.60}, Al_{0.40})₂ 材料氧化膜的厚度分别约为 15 和 12 μm,氧化产物主要是由外层的等轴颗粒状 Al₂O₃ 和内层细长 Al₂O₃ 组成。从氧化层的断口形貌可知, 由 SiO₂ 或 SiO₂-Al₂O₃ 组成的氧化膜比 Al₂O₃ 更致密。 所以,随着 Al 含量的增加,氧在氧化膜的扩散速度有 所加快,这与图 3 中不同 Al 含量 Mo(Si, Al)₂ 材料的氧 化动力学相吻合。

图 7 所示为 MoSi₂、Mo(Si_{0.9},Al_{0.1})2 和 Mo(Si_{0.7},Al_{0.3})2



图 5 不同 Al 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂材料在 1200 ℃氧化 120 h 后表面氧化膜形貌 **Fig. 5** SEM images of oxide scale surface of Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ with different Al contents after oxidation at 1200 ℃ for 120 h: (a) *x*=0; (b) *x*=0.05; (c) *x*=0.1; (d) *x*=0.2; (e) *x*=0.3; (f) *x*=0.4



图 6 不同 Al 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ 材料在 1200 ℃氧化 120 h 后表面氧化层的断口形貌 Fig. 6 Fracture morphologies of oxide scale surface of Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ with different Al contents after oxidation at 1200 ℃ for 120 h: (a) *x*=0; (b) *x*=0.05; (c) *x*=0.1; (d) *x*=0.2; (e) *x*=0.3; (f) *x*=0.4



Fig. 7 Cross section morphologies and elemental line scanning analysis of oxide scale of $Mo(Si_{1-x},Al_x)_2$ with different Al contents: (a) x=0; (b) x=0.1; (c) x=0.3; (d) x=0; (e) x=0.1; (f) x=0.3

氧化层截面背散射电子像和线扫描图。由图 7(a)可以 看出 MoSi₂ 表面生成了一层薄 SiO₂ 氧化膜,该氧化层 元素线扫描如图 7(d)所示,结果表明 SiO2 氧化膜和 MoSi2基体间没有出现明显的 Mo5Si3 过渡层区域,这 是由于氧化生成的 SiO₂ 很薄(2~3 µm), SiO₂/MoSi₂界 面处需要补充的 Si 原子相对较少,在 SiO₂/MoSi₂ 界面 处很难出现 MoSi2 退化为 MosSi3 富钼相。图 7(b)和(c) 所示分别为 Mo(Si_{0.9},Al_{0.1})2 和 Mo(Si_{0.7},Al_{0.3})2 氧化后的 截面组织,在氧化层下面有一层浅白色过渡层。结合 图 7(e)和(f)元素线扫描可知,浅白色过渡区域为富钼 相 Mo₅(Si,Al)₃。在高温氧化过程中,Si、Al 氧化生成 较厚的 SiO₂和 Al₂O₃要消耗较多的 Si、Al 原子,导 致 Si、Al 原子往氧化膜/基体界面处发生大量扩散。 Si 和 Al 元素的损失导致氧化膜/基体界面处的富 Si、 Al 的 Mo(Si,Al)2相退化为贫 Si、Al 的 Mo₅(Si,Al)3相。 随着 Al 含量的增加, Mo₅(Si, Al), 过渡层逐渐呈连续且 增厚的趋势。

3 结论

 以 MoSi₂、Mo 和 Al 粉末为原料,通过热压烧 结可以获得相应 Al 含量的 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂材料。当 Al 含量(x)为 0.05 时,材料主要是由四方型结构(C11b)的 MoSi₂组成;当Al含量(x)为0.1时,主要为六方结构 (C40)的 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂和 MoSi₂相;当Al含量(x)为 0.2~0.4 时,主要是 C40 结构的 Mo(Si,Al)₂相。随着 Al含量的增加, Mo(Si,Al)₂晶格发生了膨胀。

2) 不同 Al 含量 Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ 的氧化动力学都遵 守抛物线规律。随着 Al 含量的增加, Mo(Si_{1-x},Al_x)₂ 的氧化速率增大,抗氧化能力降低。Al 含量(x)为 0 和 0.05 时,材料表面生成了连续致密的 SiO₂氧化膜; 当 Al 含量(x)为 0.1 时,氧化膜由玻璃态 SiO₂-Al₂O₃组成; Al 含量(x)为 0.2~0.4 之间时,氧化层由连续致密的 Al₂O₃保护膜组成。

3) MoSi₂在 1200 ℃氧化后,在 SiO₂/MoSi₂界面处 未出现 Mo₅Si₃ 富钼相层。Mo(Si_{1-x},Al_x)材料氧化后, 在氧化膜/Mo(Si_{1-x},Al_x)₂界面处出现一层贫 Si、Al 的 Mo₅(Si_{1-x},Al_x)₃相区。随着 Al 含量的增加, Mo₅(Si_{1-x},Al_x)₃过渡层呈连续且增厚的趋势。

REFERENCES

- COURTRIGHT E L. A comparison of MoSi₂ matrix composites with other silicon-base composite systems[J]. Materials Science and Engineering A, 1999, 261(1/2): 53–63.
- [2] 颜建辉,张厚安,李益民. TiC-TiB2 增强 MoSi2 复合材料的力 学性能及抗氧化行为[J]. 中国有色金属学报, 2009, 19(8):

1424-1430.

YAN Jian-hui, ZHANG Hou-an, LI Yi-min. Mechanical properties and oxidation resistance behavior of TiC-TiB₂ reinforced MoSi₂ composites[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(8): 1424–1430.

- [3] PETROVIC J J, VASUDEVAN A K. Key developments in high temperature structural silicides[J]. Materials Science and Engineering A, 1999, 261(1/2): 1–5.
- [4] 彭 可,易茂中,冉丽萍,葛毅成,杨 琳.W 含量对 (Mo_{1-x},W_x)Si₂ 复合材料力学性能和高温氧化性能的影响[J]. 中国有色金属学报, 2009, 19(10): 1802-1808.
 PENG Ke, YI Mao-zhong, RAN Li-ping, GE Yi-cheng, YANG Lin. Effect of W content on mechanical properties and high temperature oxidation behavior of (Mo_{1-x},W_x)Si₂ composites[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(10): 1802-1808.
- [5] SHARIF A A. High-temperature oxidation of MoSi₂[J]. Journal of Material Science, 2010, 45: 865–870.
- [6] 张浩,陈志谦,程南璞,惠群.Nb、Al 共掺杂 MoSi2 弹性 性质的第一性原理计算[J].稀有金属材料与工程,2013,42(4): 736-740.
 ZHANG Hao, CHEN Zhi-qian, CHENG Nan-pu, HUI Qun. First-principles calculation of elastic properties of Nb and Al codoping MoSi₂[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2013,

42(4): 736–740.

- [7] INGEMARSSON L, HELLSTROM K, JOHANSSON L G, SVENSSON J E, HALVASSON M. Oxidation behaviour of a Mo(Si,Al)₂ based composite at 1500 °C[J]. Intermetallics, 2011, 19: 1319–1329.
- [8] MAJUMDAR S. Formation of MoSi₂ and Al doped MoSi₂ coatings on molybdenum base TZM (Mo-0.5Ti-0.1Zr-0.02C) alloy[J]. Surface & Coatings Technology, 2012, 206: 3393–3398.

- [9] KRAKHMALEV P V, STROM E, LI C. Microstructure and properties stability of Al-alloyed MoSi₂ matrix composites[J]. Intermetallics, 2004, 12(2): 225–233.
- [10] DASGUPTA T, UMARJI A M. Improved ductility and oxidation resistance in Nb and Al co-substituted MoSi₂[J]. Intermetallics, 2008, 16: 739–744.
- [11] 范华山, 徐 江. 铝元素对 MoSi₂ 涂层抗氧化性能的影响[J]. 机械工程材料, 2013, 37(11): 17-20.
 FAN Hua-shan, XU Jiang. Effect of Al element on oxidation resistance of MoSi₂ coating[J]. Materials for Mechanical Engineering, 2013, 37(11): 17-20.
- [12] 张小立,金志浩,张振国,王志新.反应熔渗 SiC/MoSi₂和
 SiC/Mo(Si,Al)₂复相材料抗氧化行为[J].复合材料学报,2010,27(1):104-108.
 ZHANG Xiao-li, JIN Zhi-hao, ZHANG Zhen-guo, WANG

Zhi-xin. Inoxidizable behavior of SiC reinforced MoSi₂ composite prepared by infiltration method[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2010, 27(1): 104–108.

- [13] MARUYAMA T, YANAGIHARA K. High temperature oxidation and pesting of Mo(Si,Al)₂[J]. Materials Science and Engineering A, 1997, 239/240: 828-841.
- [14] INGEMARSSON L, HALVASSON M M, ENGKVIST J, JOHANSSON T, HELLSTROM K, JOHANSSON L G, SVENSSON J E. Oxidation behavior of a Mo(Si,Al)₂-based composite at 300–1000 °C[J]. Intermetallics, 2010, 18: 633–640.
- [15] PONWEISER N, PASCHINGER W, RITSCHER A, SCHUSTER J C, RICHTER K W. Phase equilibria in the Al-Mo-Si system[J]. Intermetallics, 2011, 19: 409–418.
- [16] MITRA R, RAMA RAO V V. Effect of minor alloying with Al on oxidation behaviour of MoSi₂ at 1200 °C [J]. Materials Science and Engineering A, 1999, 260(1/2): 146–160.

(编辑 龙怀中)